

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 08153763 A

(43) Date of publication of application: 11.06.96

(51) Int. Cl

H01L 21/66 G01R 31/26 G01R 31/28 H01L 21/336

(21) Application number: 06296106

(22) Date of filing: 30.11.94

(71) Applicant:

**FUJI ELECTRIC CO LTD** 

(72) Inventor:

YOSHIDA KAZUHIKO

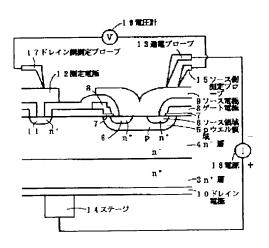
# (54) METHOD FOR MEASURING SEMICONDUCTOR DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To accurately measure the voltage between the drain electrode and source electrode of a vertical semiconductor device, such as the MOSFET, etc., in a semiconductor wafer when a large current is made to flow to the MOSFET by providing a measurement electrode on the surface of an n<sup>-1</sup>-layer so as to measure the potential at the drain electrode.

CONSTITUTION: In a MOSFET, a measurement element 12 is formed on the surface of an N<sup>+</sup>-area 11 provided so that the area can make ohmic contact with an n<sup>-</sup>-layer 4 and drain-side and source-side measurement probes 17 and 15 are respectively connected with the electrode 12 and a source electrode 9. A conducting probe 13 and stage 14 are electrically connected to each other by press-contacting the probe 13 with a semiconductor wafer. An electric current is made to flow between the probe 13 and stage 14 and the voltage across the drain and source electrodes of the MOSFET is detected with the probes 17 and 15.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO





# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平8-153763

(43)公開日 平成8年(1996)6月11日

(51) Int.Cl.8

識別記号

G

 $\mathbf{F}$  I

技術表示箇所

HO1L 21/66

7735-4M

G01R 31/26

31/28

G01R 31/28

9055-4M

庁内整理番号

658 L

H01L 29/78

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 5 頁) 最終頁に続く

(21)出顧番号

(22)出顧日

特顧平6-296106

平成6年(1994)11月30日

(71)出顧人 000005234

富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

(72)発明者 吉田 和彦

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

當士爾機株式会社内

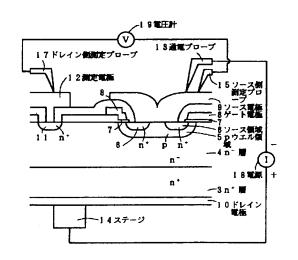
(74)代理人 弁理士 山口 巖

## (54) 【発明の名称】 半導体装置の測定方法

#### (57) 【要約】

【目的】MOSFETなどの縦型半導体装置において、 ドレイン電極の電位を測定するためにn- 層表面に測定 電極を設けて、大電流通電時の半導体ウエハ内にあるM OSFETのドレイン電極とソース電極間の電圧を精度 良く測定する。

【構成】MOSFETで測定電極12はn-層4とオー ミック接触するようにもうけたn+ 領域11上に形成さ れ、測定電極12とドレイン側測定プローブ17が接続 し、ソース電極9にソース側測定プローブ15が接続し ている。通電プローブ13、ステージ14は半導体ウエ ハと加圧接触により電気的に接続している。通電プロー ブ13、ステージ14間に電流を流し、ドレイン側測定 プローブ17、ソース側測定プローブ15にて電圧を検 出する。



2

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体ウエハの一主面に、主電流を通電する一方の第一電極を有し、他主面に、他方の第二電極を有する複数個の概形半導体装置が並設されている半導体ウエハの各半導体装置に主電流を通電した時の第一電極と第二電極間の電圧を測定する方法において、一主面に第二電極の電位を測定する測定電極を設けて、第一電極と該測定電極とで第一電極と第二電極間の電圧に相当する電圧を測定することを特徴とする半導体装置の測定方法。

【請求項2】測定電極を半導体装置の第一電極近傍に設けて、第一電極と第二電極間の電圧に相当する電圧を測定することを特徴とする請求項1記載の半導体装置の測定方法。

【請求項3】測定電極を半導体装置を形成しない領域上に形成して、第一電極と該測定電極とで第一電極と第二電極間の電圧に相当する電圧を測定することを特徴とする請求項1記載の半導体装置の測定方法。

【請求項4】測定電極を半導体装置を形成しないスクライブライン上もしくは半導体ウエハの外周部に設けて、第一電極と該測定電極とで第一電極と第二電極間の電圧に相当する電圧を測定することを特徴とする請求項1記載の半導体装置の測定方法。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、パワーMOSFE T、IGBT、パワートランジスタ、サイリスタおよび ダイオードなどの縦形半導体装置のオン電圧などの電気 的特性を半導体ウエハの状態で測定する半導体装置の測 定方法に関する。

# [0002]

【従来の技術】図4は半導体ウエハ内の半導体装置のオ ン電圧などの電気的特性を測定する場合の従来の測定方 法の例をMOSFETを使って説明する図である。 n+ 層3上にn-層4が形成され、n-層4の表面層にpウ エル領域5とこのpウエル領域5内にn+ 領域6が形成 され、n+ 領域6表面にはソース電極9が、pウエル領 域5の表面にはゲート絶縁膜7を介してゲート電極8 が、 $n^+$  層3表面にはドレイン電極10が形成され、縦 形MOSFETを構成する。主電流 I 0 を通電するた め、ソース電極9には通電プローブ13、ドレイン電極 10にはステージ14が接触し、通電プローブ13とス テージ14とは電源18に接続している。 ここでステー ジ14の外径は半導体ウエハ1 (図2 (a) 後述) とほ ぼ同径であるが、半導体ウエハ1を吸着するための吸着 溝を設けており、また半導体ウエハ1が歪んでいるた め、半導体ウエハ1との接触は局部的であり、この接触 部を模式的に示している。また電圧を測定するため、ソ ース電極9にはソース側測定プローブ15、ドレイン電 極10にはドレイン側測定プローブ16が接続し、これ 50 らのプローブは電圧計19に接続している。また通電プローブ13、ステージ14、ソース側測定プローブ15 およびドレイン側測定プローブ16は半導体ウエハと加圧接触により電気的に接続している。主電流 I 0 を流す通電プローブ13およびステージ14と別に測定用プローブを設けるのは主電流 I 0 による接触抵抗等の電圧降下 V 0 を測定から除去するためである。主電流 I 0 はドレイン電極10からソース電極9に向かって流れる。【0003】

10 【発明が解決しようとする課題】しかし主電流 I 0 が矢 印の方向にドレイン電極 1 0 からソース電極 9 に向かって流れるとき、ソース領域 6 を形成する n + 領域 6 直下のドレイン電極 1 0 から離れたドレイン電極 1 0 にステージ 1 4 およびドレイン側測定プローブ 1 6 が通常接触するために、主電流 I 0 が極めて薄い金属膜でできたドレイン電極 1 0 を矢印のように横方向に流れ電位降下 V 0 を生じ、この電位降下 V 0 を含めてソース電極 9 とドレイン電極 1 0 間の電圧を測定するため、精度よく測れない。

【0004】つぎに、このことを詳細に説明する。主電 20 流を例えばMOSFETに通電した場合の電位分布を点 線で図3に示す。主電流 Io はステージと接触した箇所 からドレイン電極10に流入し、ドレイン電極10内を 矢印のように横方向に流れてからn+層3に入る。ドレ イン電極10は数μm程度の金属膜で形成されるため、 横方向の抵抗は大きく、そのためこの横方向にながれる 数Aから100A程度の主電流 Io による電圧降下 Vo がドレイン電極10とソース電極9の電圧の測定に誤差 を生じる元になっている。つまり従来のようにドレイン 電極10のドレイン側測定プローブ16を接触させてソ 30 ース電極とドレイン電極間の電圧を測定すると、この電 圧降下V() を加算することになり、しかもこの電圧降下 V<sub>0</sub> は半導体ウエハ内の半導体装置毎で異なり、精度の よい電圧を測定できない。

【0005】この発明は、前記欠点を除去し、ソース電極とドレイン電極間の電圧を精度よく測定することができる半導体装置の測定方法を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】この発明は前記の目的を達成するために、半導体ウエハの一主面に、主電流を通電する一方の第一電極を有し、他主面に、他方の第二電極を有する複数個の縦形半導体装置が並設されている半導体ウエハの各半導体装置に主電流を通電した時の第一電極と第二電極間の電圧を測定する方法において、一主面に第二電極の電位を測定する測定電極を設けて、第一電極と該測定電極とで第一電極と第二電極間の電圧に相当する電圧を測定する。またこの測定電極を半導体装置の第一電極近傍に設けるか、又は半導体装置を形成しない領域上に形成して、第一電極と該測定電極とで第一電極と第二電極間の電圧に相当する電圧を測定すると効果



4

的である。さらにこの測定電極を半導体装置を形成しな いスクライブライン上もしくは半導体ウエハの外周部に 設けて、第一電極と該測定電極とで第一電極と第二電極 間の電圧に相当する電圧を測定するとよい。

#### [0007]

【作用】半導体装置に主電流 Io が通電したときの電位 分布は図3のようになる。この発明のように n - 層の表 面にn+ 領域11を介して測定電極12を設け、ドレイ ン側測定プローブ17とソース側測定プローブ15を介 して電圧計でドレイン電極10とソース電極9間の電圧 10 を測定すると、この測定電極12の電位はn+ 層3とド レイン電極10の境界での電位VDとなり、ドレイン電 極10を横方向に流れる電流による電位降下V0の影響 を除去できる。そのため測定電極12とソース電極間9 の電圧を主電流 In が大きい場合でも精度よく測定でき る。もし従来例のように、ドレイン電極10に接触する ドレイン側測定プローブ16とソース側測定プローブ1 5で電圧を測定すると電圧降下V<sub>0</sub>が加わり精度が悪 ٧١.

【実施例】図1は測定電極を設けたMOSFETの断面

図を示す。図4の従来例と符号は同一であり、ここでは

従来例と異なる点について説明する。測定電極12はn

+層11の表面に形成され、測定電極12にドレイン側

測定プローブ17が接触している。また測定電極12と

n- 層4がオーミック接触するようにn+ 領域11を形

#### [0008]

成している。その他の箇所は図4と同一である。このド レイン側測定プローブ17とソース電極9に接続するソ ース側測定プローブ15とは電圧計19に接続する。ま た従来例と同様に、通電プローブ13、ステージ14、 ソース側測定プローブ15およびドレイン側測定プロー ブ17は半導体ウエハと加圧接触により電気的に接続し ている。この測定方法により、数Aから100A程度ま で主電流を通電したときのドレイン電極10内を横方向 に流れる電流による電圧降下Vo を測定から除去でき、 従って、半導体ウエハ1内のMOSFETのドレイン電 極10とソース電極9間の電圧を髙精度で測定でき、正 確なMOSFETのオン抵抗値を求めることができる。 【0009】図2は一実施例の測定電極を設ける位置を 示す平面図である。同図(a)は半導体ウエハ1にMO 40 SFETなどの半導体装置2が並設された平面図を示 し、測定電極12は半導体装置2内、スクライブライン 20上および半導体ウエハ1の半導体装置2が形成され ていない外周部21に配置されている。同図(b)は半 導体装置2を拡大した図で測定電極12はソース電極9 の近傍に配置されている。またゲート電極パッド22は ゲート電極8 (図1) と接続する集電電極であり、ボン ディングワイヤーと結ばれる。同図(c)は同図(a) の円内の拡大図でスクライブライン20上に測定電極1

2を配置した図である。

【0010】また実施例ではMOSFETで説明した が、IGBT、パワートランジスタ、サイリスタおよび ダイオードなどの縦形半導体装置が半導体ウエハに配置 されている場合の測定に同様の方法が適用できる。

## [0011]

【発明の効果】この発明によると、半導体ウエハに配置 された縦形MOSFETにおいて、ドレイン電極の電位 を測定する測定電極をソース電極のある半導体ウエハ表 面上に設けることで、大きな主電流を通電したときで も、ドレイン電極とソース電極間の電圧を精度よく測定 できる。またMOSFET以外にIGBT、パワートラ ンジスタ、サイリスタおよびダイオードなどの縦形半導 体装置についても同様の測定方法で精度よく主電極間 (例えばトランジスタではコレクタ電極-エミッタ電極 間、サイリスタではアノード電極ーカソード電極間な ど)の電圧を測定できる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】測定電極を設けたMOSFETの断面図 【図2】一実施例の平面図で、同図(a)は半導体ウエ ハの平面図、同図(b)は半導体装置の拡大図、同図 (c) はスクライブラインの拡大図

【図3】電位分布を示す図

【図4】従来例を示す断面図

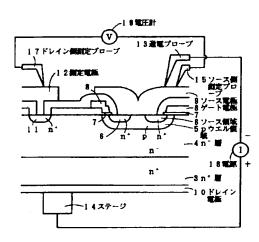
## 【符号の説明】

20

- 半導体ウエハ
- 2 半導体装置
- 3 n+層
- 4 n-層
- 30 5 pウエル領域
  - 6 ソース領域 (n+)
  - 7 ゲート絶縁膜
  - ゲート電極 8
  - ソース電極 9
  - 10 ドレイン電極
  - 11 n+ 領域
  - 測定電極 12
  - 通電プローブ 13
  - 14 ステージ
- 1 5 ソース側測定プローブ
  - 16 ドレイン側測定プローブ
  - ドレイン側測定プローブ 17
  - 18 電源
  - 19 電圧計
  - 20 スクライブライン
  - 外周部 2 1
  - 22 ゲート電極パッド
  - In 主電流
  - $V_0$ 電圧降下

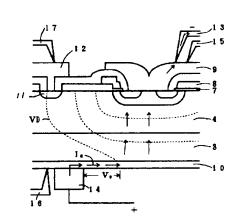


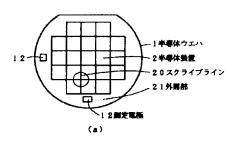


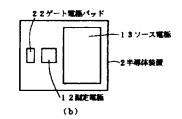


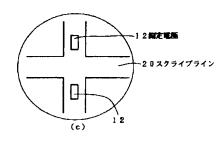
【図1】

【図3】

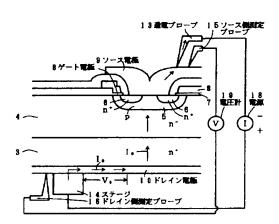








【図4】







フロントページの続き

(51) Int.Cl.6 HO1L 21/336

庁内整理番号 FI 識別記号

技術表示箇所